



注記

1. 製品規格 : 108-5174
2. 取付適用規格 : 114-5076
3. 相当品 P/N : 280530-1.

NOTES

1. PRODUCT SPEC. : 108-5174
2. APPLICATION SPEC : 114-5076
3. SIMILAR TO 280530-1.

752834-1-2	172790-1	0.38μ Au. PL. ON CONTACT AREA. OTHERS ARE Ni/P. 接触部0.38μ以上の部分金めき、残分ニッケルめき	172788-1
APPLICATOR No アプリアケ-9 No	L.P. P/N バラ状端子	仕上 FINISH	型番 P/N

©1982 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING. 参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)

材料 (MATERIAL) PHOS-BR. リン青銅. 02zt  
仕上 (FINISH) SEE TABLE 参照  
泡合電線断面積 (WIRE RANGE) 0.12 ~ 0.38 mm<sup>2</sup> (AWG # 22-26)  
被覆外径 (INSULATION DIA.) 0.9 ~ 1.55 mm (IN)



日本イー・エム・ピー株式会社  
TOKYO, JAPAN

0, REVISED (ECN No 532-6871)	J.E.	12-7	-82
0, RELEASED (ECN No 582-6500)	S.M.	5-17	-82
LTR. 変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
DR. S. Manabe	DE. S. Manabe		APR-28-82
CHK. S. Manabe	APP. S. Manabe		5-17-82

一般公差 (TOLERANCE) ±0.4 (EXCEPT AS NOTED)	尺理 (SCALE)	LOC	SIZE	番号 (NO)	REV.
±100	—	J	A	C-172788	0,

名称 (NAME) REC. CONTACT, AMP MODU. MOD. II CRIMP-ON. SNAP-IN  
アンプモジュモデルII・圧着型コンタクト